

Программа Седьмой Международной конференции

«Достижения Китайской Электронной промышленности в производстве высоконадежной ЭКБ»

18-19 мая 2022 г.

г. Москва

Место проведения: ИКИ РАН (м. «Калужская»).

Адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная 84/32

Схема проезда: <https://iki.cosmos.ru/contacts#how-to-get>

18 мая, среда		
1	9:00-10:00	Регистрация участников.
2	10:00	Открытие конференции.
3	10:30	Активные СВЧ компоненты на основе GaN, GaAs (METDA, NEDITEK, HiWafer)
4	11:00	Полевые транзисторы, линейные и импульсные стабилизаторы, вторичные источники питания и фильтры космического уровня качества Сианьского института микроэлектронной техники (ХМТИ)
5	11:30	Многоканальные формирователи луча (Beamformer) в диапазонах X, Ku, Ka
6	12:00	Кофе-брейк
7	12:20	ПЛИС, АЦП, ЦАП, Flash память и др. цифровые компоненты Китайских изготовителей
8	13:20	Модули памяти компании ORBITA (аналог французской компании 3D-PLUS)
9	13:50	Доклад компании JTAG Technologies на тему: «Поддержка ЭКБ КНР периферийного сканирования: первые результаты верификации и ожидания рынка»
10	14:30	Обеденный перерыв
11	15:00	Экскурсия по Выставочному залу ИКИ РАН
12	15:30	Доклад испытательного центра КБ «Ракета» о практике и опыте испытаний ЭКБ КНР, порядке сертификации ЭКБ КНР
13	16:00	Доклад представителя сообщества FPGA-Systems на тему: «Xilinx'ово замещение»
14	16:30	Высоконадежные пассивные компоненты (конденсаторы, резисторы, предохранители, помехоподавляющие фильтры) для ответственных применений компании Omicron
15	16:50	Кварцевые резонаторы, генераторы и фильтры для космического и военного применений Пекинского Института Радиоэлектронных Измерений (BIRMM)
16	17:10	ВЧ, D-sub и комбинированные соединители, а также кабельные сборки для ответственных применений компании Xi'an Elite
17	17:30	Подведение итогов Заключительное слово

19 мая, четверг	
9:00-17:00	Работа по секции «ПЛИС, ЦАП, АЦП»
9:00-17:00	Работа по секции «Бескорпусные усилители мощности на основе GaN и GaAs, внутрисогласованные СВЧ транзисторы на основе GaN»

Работа в секции – это персональные встречи российских специалистов с техническими специалистами АО «Эпсилон».

В ходе этой встречи российские специалисты будут ознакомлены с продукцией, детально обсудят технические вопросы и конкретные технические решения и задачи.

Для участия в работе секции необходима предварительная регистрация.

Контактное лицо по организации работы в секции: Хмелев Василий Олегович +7-911-261-04-08